



半導体・電気部品・原材料・機構部品契約

バイヤーのご経験のある方は歓迎です。

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

非公開

Job ID

1479098

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Osaka Prefecture

Salary

5.5 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:00

Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 GW 夏季...

Refreshed

June 22nd, 2024 10:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Technical/Vocational College

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2136546】

■担当業務と役割

競争優位性のある部材戦略の立案と購入先レイアウトの再構築を通じた戦略購入先とのパートナーシップ構築を支える部材契約基盤を推進し、部材の安定調達、原価低減活動に貢献

■具体的な仕事内容

- ・【部材戦略統括】PID全社としての戦略部材選定及びその部材における戦略の集約を行ない、購入先精選を推進する
- ・【部材契約基盤構築】標準化・高度化を基軸とした迅速・柔軟かつ高効率な購入先も含めた契約オペレーションを通じ、安定調達と原価低減を図る

・【戦略購入先とのパートナーシップ構築】戦略購入先と顧客価値を増やす新規開発や原価力向上、購入部材の安定供給を実現する中長期的なパートナーシップ構築を推進

Required Skills

【必須】 ・電気機器、電子部品、自動車メーカーなどで、調達・契約・購買業務の経験3年以上 【歓迎】 ・部材調達の原価分析、原価管理の経験のある方 ・データ分析や統計の知識および業務経験のある方 ・課題発見、分析能力により、問題解決ができること ・ビジネス英語（英文メールの受発信）ができる

Company Description

ご紹介時にご案内いたします